

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2023-12-095
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于使用募集资金对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴森科技”)为推进非公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的顺利实施,拟使用募集资金不超过10,000万元对全资子公司兴胜硅基电子科技有限公司(以下简称“兴胜硅基”)进行增资。

本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。具体情况如下:
一、募集资金使用计划
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3305号文核准,向特定对象发行人民币普通股201,612,903股,本次非公开发行股票已于2023年9月6日在深圳证券交易所上市。本次募集资金总额为人民币1,999,999,997.76元,扣除各项发行费用(不含税)人民币21,508,363.08元后,实际募集资金净额为人民币1,978,491,634.68元。上述募集资金总额1,999,999,997.76元扣除承销保荐费18,924,521.51元后余额1,981,075,476.25元在公司非公开发行股票募集资金专户中,並於2023年12月19日经会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《验资报告》(众验字[2023]07282号)。

根据公司于第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划》及《公司第六届中国董事会第三次会议、第六届监事会第十五次会议、2023年度股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》》,公司本次非公开发行股票募集资金将用于宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目、兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司、兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司100%股权项目以及补充流动资金及偿还银行贷款。截至2023年12月21日,本次非公开发行股票募集资金投资项目及使用使用情况如下:
单位:万元

序号	项目	实施主体	拟投入募集资金	累计投入募集资金	项目剩余可使用募集资金2
1	宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目	宜兴硅谷	107,849.16	34,871.15	73,485.77
2	广州兴森集成电路封装基板项目	广州兴森	15,000.00	13,576.02	1,530.52
3	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司	兴森科技	40,000.00	40,000.00	28.13
4	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司100%股权	兴森科技	35,000.00	35,000.00	0.00
合计			197,849.16	123,447.17	75,044.42

注1:募集资金总额为人民币200,000.00万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币197,849.16万元。各项发行费用均在宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目的拟投入募集资金金额中扣除。
注2:项目剩余可使用募集资金金额包括利息。

二、募集资金管理与存放
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理规定的适用问题》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规,规范性文件的规定,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金采用专户存储制度。
三、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
公司根据《募集资金使用计划》,为确保持续经营,保障募投项目顺利实施,公司拟使用募集资金不超过人民币10,000万元对宜兴硅谷进行增资,全部计入募集资金专户,用于宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目和宜兴硅谷集成电路封装基板项目。本次增资事项经公司董事会审议通过,并履行了必要的法律程序。本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。具体情况如下:
单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	1,825,299,888.35	1,714,294,546.07
负债总额	940,146,549.23	863,974,015.34
所有者权益	885,063,339.12	850,320,530.73
流动资产	822,042,853.59	747,628,191.91
应收账款	432,042,853.59	478,636,005.85
预付款项	22,842,013.21	17,933,915.40
存货	25,568,881.97	36,867,720.97

10. 经在中国执行信息公开网查询,宜兴硅谷非失信被执行人。
五、募集资金使用计划的影响
本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。使用募集资金对宜兴硅谷进行增资,有利于增强宜兴硅谷的资本实力,有利于满足募投项目资金需求及保障募投项目的顺利实施,对提高募集资金使用效率,保障主营业务长远发展及维护全体股东利益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、履行的审议程序及意见
(一)董事会审议
2023年12月29日,公司第六届董事会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》,同意公司本次使用募集资金对子公司增资事项。

(二)独立董事专门会议意见
2023年12月29日,公司第六届董事会第一次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》,同意公司本次使用募集资金对子公司增资事项。

(三)监事会审议
2023年12月29日,公司第六届监事会第十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》,同意公司本次使用募集资金对子公司增资事项。

(四)保荐机构核查意见
保荐机构认为:公司本次使用募集资金对子公司增资事项,审议程序符合相关法律法规,遵循的要求以及公司《公司章程》的相关规定,决策程序合法有效。本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。使用募集资金对宜兴硅谷进行增资,有利于增强宜兴硅谷的资本实力,有利于满足募投项目资金需求及保障募投项目的顺利实施,对提高募集资金使用效率,保障主营业务长远发展及维护全体股东利益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、备查文件
1. 募集资金使用计划
2. 第六届中国董事会第三次会议决议
3. 第六届中国监事会第十五次会议决议
4. 兴胜硅谷有限公司股东会决议
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
二〇二三年十二月二十九日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2023-12-096
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金使用计划
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3305号文核准,向特定对象发行人民币普通股201,612,903股,本次非公开发行股票已于2023年9月6日在深圳证券交易所上市。本次募集资金总额为人民币1,999,999,997.76元,扣除各项发行费用(不含税)人民币21,508,363.08元后,实际募集资金净额为人民币1,978,491,634.68元。上述募集资金总额1,999,999,997.76元扣除承销保荐费18,924,521.51元后余额1,981,075,476.25元在公司非公开发行股票募集资金专户中,並於2023年12月19日经会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《验资报告》(众验字[2023]07282号)。

根据公司于第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划》及《公司第六届中国董事会第三次会议、第六届监事会第十五次会议、2023年度股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》》,公司本次非公开发行股票募集资金将用于宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目、兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司、兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司100%股权项目以及补充流动资金及偿还银行贷款。截至2023年12月21日,本次非公开发行股票募集资金投资项目及使用使用情况如下:
单位:万元

序号	项目	实施主体	拟投入募集资金	累计投入募集资金	项目剩余可使用募集资金2
1	宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目	宜兴硅谷	107,849.16	34,871.15	73,485.77
2	广州兴森集成电路封装基板项目	广州兴森	15,000.00	13,576.02	1,530.52
3	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司	兴森科技	40,000.00	40,000.00	28.13
4	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司100%股权	兴森科技	35,000.00	35,000.00	0.00
合计			197,849.16	123,447.17	75,044.42

注1:募集资金总额为人民币200,000.00万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币197,849.16万元。各项发行费用均在宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目的拟投入募集资金金额中扣除。
注2:项目剩余可使用募集资金金额包括利息。

二、募集资金使用计划
公司根据《募集资金使用计划》,为确保持续经营,保障募投项目顺利实施,公司拟使用募集资金不超过人民币10,000万元对宜兴硅谷进行增资,全部计入募集资金专户,用于宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目和宜兴硅谷集成电路封装基板项目。本次增资事项经公司董事会审议通过,并履行了必要的法律程序。本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。具体情况如下:
单位:万元

序号	项目	实施主体	拟投入募集资金	累计投入募集资金	项目剩余可使用募集资金2
1	宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目	宜兴硅谷	107,849.16	34,871.15	73,485.77
2	广州兴森集成电路封装基板项目	广州兴森	15,000.00	13,576.02	1,530.52
3	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司	兴森科技	40,000.00	40,000.00	28.13
4	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司100%股权	兴森科技	35,000.00	35,000.00	0.00
合计			197,849.16	123,447.17	75,044.42

注1:募集资金总额为人民币200,000.00万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币197,849.16万元。各项发行费用均在宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目的拟投入募集资金金额中扣除。
注2:项目剩余可使用募集资金金额包括利息。

三、募集资金使用计划
公司根据《募集资金使用计划》,为确保持续经营,保障募投项目顺利实施,公司拟使用募集资金不超过人民币10,000万元对宜兴硅谷进行增资,全部计入募集资金专户,用于宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目和宜兴硅谷集成电路封装基板项目。本次增资事项经公司董事会审议通过,并履行了必要的法律程序。本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。具体情况如下:
单位:万元

序号	项目	实施主体	拟投入募集资金	累计投入募集资金	项目剩余可使用募集资金2
1	宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目	宜兴硅谷	107,849.16	34,871.15	73,485.77
2	广州兴森集成电路封装基板项目	广州兴森	15,000.00	13,576.02	1,530.52
3	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司	兴森科技	40,000.00	40,000.00	28.13
4	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司100%股权	兴森科技	35,000.00	35,000.00	0.00
合计			197,849.16	123,447.17	75,044.42

注1:募集资金总额为人民币200,000.00万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币197,849.16万元。各项发行费用均在宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目的拟投入募集资金金额中扣除。
注2:项目剩余可使用募集资金金额包括利息。

四、募集资金使用计划
公司根据《募集资金使用计划》,为确保持续经营,保障募投项目顺利实施,公司拟使用募集资金不超过人民币10,000万元对宜兴硅谷进行增资,全部计入募集资金专户,用于宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目和宜兴硅谷集成电路封装基板项目。本次增资事项经公司董事会审议通过,并履行了必要的法律程序。本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。具体情况如下:
单位:万元

序号	项目	实施主体	拟投入募集资金	累计投入募集资金	项目剩余可使用募集资金2
1	宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目	宜兴硅谷	107,849.16	34,871.15	73,485.77
2	广州兴森集成电路封装基板项目	广州兴森	15,000.00	13,576.02	1,530.52
3	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司	兴森科技	40,000.00	40,000.00	28.13
4	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司100%股权	兴森科技	35,000.00	35,000.00	0.00
合计			197,849.16	123,447.17	75,044.42

注1:募集资金总额为人民币200,000.00万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币197,849.16万元。各项发行费用均在宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目的拟投入募集资金金额中扣除。
注2:项目剩余可使用募集资金金额包括利息。

五、募集资金使用计划
公司根据《募集资金使用计划》,为确保持续经营,保障募投项目顺利实施,公司拟使用募集资金不超过人民币10,000万元对宜兴硅谷进行增资,全部计入募集资金专户,用于宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目和宜兴硅谷集成电路封装基板项目。本次增资事项经公司董事会审议通过,并履行了必要的法律程序。本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。具体情况如下:
单位:万元

序号	项目	实施主体	拟投入募集资金	累计投入募集资金	项目剩余可使用募集资金2
1	宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目	宜兴硅谷	107,849.16	34,871.15	73,485.77
2	广州兴森集成电路封装基板项目	广州兴森	15,000.00	13,576.02	1,530.52
3	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司	兴森科技	40,000.00	40,000.00	28.13
4	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司100%股权	兴森科技	35,000.00	35,000.00	0.00
合计			197,849.16	123,447.17	75,044.42

注1:募集资金总额为人民币200,000.00万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币197,849.16万元。各项发行费用均在宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目的拟投入募集资金金额中扣除。
注2:项目剩余可使用募集资金金额包括利息。

序号	项目	实施主体	拟投入募集资金	累计投入募集资金	项目剩余可使用募集资金2
1	宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目	宜兴硅谷	107,849.16	34,871.15	73,485.77
2	广州兴森集成电路封装基板项目	广州兴森	15,000.00	13,576.02	1,530.52
3	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司	兴森科技	40,000.00	40,000.00	28.13
4	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司100%股权	兴森科技	35,000.00	35,000.00	0.00
合计			197,849.16	123,447.17	75,044.42

注1:募集资金总额为人民币200,000.00万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币197,849.16万元。各项发行费用均在宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目的拟投入募集资金金额中扣除。
注2:项目剩余可使用募集资金金额包括利息。

序号	项目	实施主体	拟投入募集资金	累计投入募集资金	项目剩余可使用募集资金2
1	宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目	宜兴硅谷	107,849.16	34,871.15	73,485.77
2	广州兴森集成电路封装基板项目	广州兴森	15,000.00	13,576.02	1,530.52
3	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司	兴森科技	40,000.00	40,000.00	28.13
4	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司100%股权	兴森科技	35,000.00	35,000.00	0.00
合计			197,849.16	123,447.17	75,044.42

注1:募集资金总额为人民币200,000.00万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币197,849.16万元。各项发行费用均在宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目的拟投入募集资金金额中扣除。
注2:项目剩余可使用募集资金金额包括利息。

序号	项目	实施主体	拟投入募集资金	累计投入募集资金	项目剩余可使用募集资金2
1	宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目	宜兴硅谷	107,849.16	34,871.15	73,485.77
2	广州兴森集成电路封装基板项目	广州兴森	15,000.00	13,576.02	1,530.52
3	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司	兴森科技	40,000.00	40,000.00	28.13
4	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司100%股权	兴森科技	35,000.00	35,000.00	0.00
合计			197,849.16	123,447.17	75,044.42

注1:募集资金总额为人民币200,000.00万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币197,849.16万元。各项发行费用均在宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目的拟投入募集资金金额中扣除。
注2:项目剩余可使用募集资金金额包括利息。

序号	项目	实施主体	拟投入募集资金	累计投入募集资金	项目剩余可使用募集资金2
1	宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目	宜兴硅谷	107,849.16	34,871.15	73,485.77
2	广州兴森集成电路封装基板项目	广州兴森	15,000.00	13,576.02	1,530.52
3	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司	兴森科技	40,000.00	40,000.00	28.13
4	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司100%股权	兴森科技	35,000.00	35,000.00	0.00
合计			197,849.16	123,447.17	75,044.42

注1:募集资金总额为人民币200,000.00万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币197,849.16万元。各项发行费用均在宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目的拟投入募集资金金额中扣除。
注2:项目剩余可使用募集资金金额包括利息。

序号	项目	实施主体	拟投入募集资金	累计投入募集资金	项目剩余可使用募集资金2
1	宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目	宜兴硅谷	107,849.16	34,871.15	73,485.77
2	广州兴森集成电路封装基板项目	广州兴森	15,000.00	13,576.02	1,530.52
3	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司	兴森科技	40,000.00	40,000.00	28.13
4	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司100%股权	兴森科技	35,000.00	35,000.00	0.00
合计			197,849.16	123,447.17	75,044.42

注1:募集资金总额为人民币200,000.00万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币197,849.16万元。各项发行费用均在宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目的拟投入募集资金金额中扣除。
注2:项目剩余可使用募集资金金额包括利息。

序号	项目	实施主体	拟投入募集资金	累计投入募集资金	项目剩余可使用募集资金2
1	宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目	宜兴硅谷	107,849.16	34,871.15	73,485.77
2	广州兴森集成电路封装基板项目	广州兴森	15,000.00	13,576.02	1,530.52
3	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司	兴森科技	40,000.00	40,000.00	28.13
4	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司100%股权	兴森科技	35,000.00	35,000.00	0.00
合计			197,849.16	123,447.17	75,044.42

注1:募集资金总额为人民币200,000.00万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币197,849.16万元。各项发行费用均在宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目的拟投入募集资金金额中扣除。
注2:项目剩余可使用募集资金金额包括利息。

序号	项目	实施主体	拟投入募集资金	累计投入募集资金	项目剩余可使用募集资金2
1	宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目	宜兴硅谷	107,849.16	34,871.15	73,485.77
2	广州兴森集成电路封装基板项目	广州兴森	15,000.00	13,576.02	1,530.52
3	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司	兴森科技	40,000.00	40,000.00	28.13
4	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司100%股权	兴森科技	35,000.00	35,000.00	0.00
合计			197,849.16	123,447.17	75,044.42

注1:募集资金总额为人民币200,000.00万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币197,849.16万元。各项发行费用均在宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目的拟投入募集资金金额中扣除。
注2:项目剩余可使用募集资金金额包括利息。

序号	项目	实施主体	拟投入募集资金	累计投入募集资金	项目剩余可使用募集资金2
1	宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目	宜兴硅谷	107,849.16	34,871.15	73,485.77
2	广州兴森集成电路封装基板项目	广州兴森	15,000.00	13,576.02	1,530.52
3	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司	兴森科技	40,000.00	40,000.00	28.13
4	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司100%股权	兴森科技	35,000.00	35,000.00	0.00
合计			197,849.16	123,447.17	75,044.42

注1:募集资金总额为人民币200,000.00万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币197,849.16万元。各项发行费用均在宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目的拟投入募集资金金额中扣除。
注2:项目剩余可使用募集资金金额包括利息。

序号	项目	实施主体	拟投入募集资金	累计投入募集资金	项目剩余可使用募集资金2
1	宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目	宜兴硅谷	107,849.16	34,871.15	73,485.77
2	广州兴森集成电路封装基板项目	广州兴森	15,000.00	13,576.02	1,530.52
3	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司	兴森科技	40,000.00	40,000.00	28.13
4	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司100%股权	兴森科技	35,000.00	35,000.00	0.00
合计			197,849.16	123,447.17	75,044.42

注1:募集资金总额为人民币200,000.00万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币197,849.16万元。各项发行费用均在宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目的拟投入募集资金金额中扣除。
注2:项目剩余可使用募集资金金额包括利息。

序号	项目	实施主体	拟投入募集资金	累计投入募集资金	项目剩余可使用募集资金2
1	宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目	宜兴硅谷	107,849.16	34,871.15	73,485.77
2	广州兴森集成电路封装基板项目	广州兴森	15,000.00	13,576.02	1,530.52
3	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司	兴森科技	40,000.00	40,000.00	28.13
4	兴森科技收购北京诺德电路技术有限公司100%股权	兴森科技	35,000.00	35,000.00	0.00
合计			197,849.16	123,447.17	75,044.42

注1:募集资金总额为人民币200,000.00万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币197,849.16万元。各项发行费用均在宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目的拟投入募集资金金额中扣除。
注2:项目剩余可使用募集资金金额包括利息。

有限公司烟台莱山支行	款定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看跌阶梯式结构)(济南分行)	保本浮动收益	伍仟万元	2023年3月2日	2023年3月1日	63,973,972.60	是
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行“广银创富”G款 2023 年第 22 期人民币结构性存款(挂钩军工 ETF 看涨阶梯式结构)(机构版)	保本浮动收益	肆仟万元	2023年3月3日	2023年3月1日	6,315,616.4	是